



平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年1月27日

東

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 平成28年2月5日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第3四半期	86,296	7.4	1,058	△31.8	858	57.6	552	48.5
27年3月期第3四半期	80,357	9.2	1,551	169.8	544	161.8	372	68.8

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 478百万円(23.2%) 27年3月期第3四半期 388百万円(23.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第3四半期	55.29	—
27年3月期第3四半期	37.34	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第3四半期	64,171	22,697	35.4
27年3月期	69,449	22,777	32.8

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 22,695百万円 27年3月期 22,777百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	30.00	—	30.00	60.00
28年3月期	—	30.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	117,000	4.8	1,600	17.8	1,050	46.4
						105.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	28年3月期3Q	10,445,500株	27年3月期	10,445,500株
② 期末自己株式数	28年3月期3Q	430,784株	27年3月期	474,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	28年3月期3Q	9,992,201株	27年3月期3Q	9,964,000株

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報)	9
4. 補足情報	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善に伴い、個人消費の底堅さが見受けられるものの、生産動向の一部に鈍化が生じるなど、景気の回復は足踏み状態となっております。中国やアジアの新興国については将来的な景気減速の懸念が根強く、また、原油価格の下落や米国における金融政策の方向転換の影響等、世界経済の先行きについては不透明感が高まっております。

当社グループにおける当第3四半期連結累計期間の業績に関しまして、売上高は862億9千6百万円（前年同期比7.4%増）、前年同期は為替変動の影響により売上総利益及び営業利益が増加した一方で、営業外費用に多額の為替差損を計上いたしました。当第3四半期連結累計期間は当該為替変動の影響が減少した結果、営業利益は10億5千8百万円（前年同期比31.8%減）、経常利益は8億5千8百万円（前年同期比57.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億5千2百万円（前年同期比48.5%増）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

自動車に搭載される電子デバイスの需要は堅調な推移を示しておりますが、新興国における経済の減速等を受け、その他の用途向けの半導体製品等については在庫調整局面に入っております。

事業を取り巻く環境がこのように推移する中、引き続きストレージ製品や車載向けなどに半導体の販売が総じて堅調に推移したことに加え、産業機器やPOS端末向けにソフトウェアなどの販売が好調に推移した結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は737億8千2百万円（前年同期比5.2%増）、セグメント利益（経常利益）は4億9千3百万円（前年同期比19.3%増）となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

企業収益が改善される中、「マイナンバー制度」への対応に向けた需要等もあり、IT投資は回復基調で推移しております。企業におけるクラウドコンピューティングの活用は着実に拡大しており、データセンター関連への投資や、情報流出を防ぐセキュリティ分野への投資意欲が増しております。

このような状況のもと、機器販売・保守ビジネスともに好調に推移したことなどから、当第3四半期連結累計期間における売上高は125億1千4百万円（前年同期比22.4%増）、セグメント利益（経常利益）は3億6千5百万円（前年同期比177.6%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は641億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億7千8百万円の減少となりました。これは主に、商品及び製品並びに未収消費税等（流動資産の「その他」）が減少したことによります。負債総額は414億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億9千8百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによります。また、純資産総額は226億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ8千万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は35.4%となり前連結会計年度末に比べ2.6ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成27年10月26日の「平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました。なお、その後の推移等に関しましては、概ね想定どおりとなっております。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(参考)

第2四半期連結会計期間より、TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITEDを設立し、新たに連結の範囲に含めております。なお、特定子会社ではありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,302	2,028
受取手形及び売掛金	28,160	27,376
電子記録債権	700	598
商品及び製品	24,981	23,346
仕掛品	36	92
その他	7,434	5,232
流動資産合計	63,615	58,674
固定資産		
有形固定資産	902	841
無形固定資産	1,099	865
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	964	1,001
その他	2,877	2,799
貸倒引当金	△10	△11
投資その他の資産合計	3,831	3,789
固定資産合計	5,833	5,496
資産合計	69,449	64,171
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,673	8,259
短期借入金	16,418	10,342
1年内返済予定の長期借入金	96	2,096
賞与引当金	738	307
その他	6,872	6,947
流動負債合計	33,799	27,953
固定負債		
長期借入金	5,384	6,312
退職給付に係る負債	6,768	6,653
その他	720	554
固定負債合計	12,872	13,520
負債合計	46,671	41,473

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	14,618	14,544
自己株式	△703	△638
株主資本合計	22,056	22,046
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5	-
繰延ヘッジ損益	△36	26
為替換算調整勘定	366	339
退職給付に係る調整累計額	386	281
その他の包括利益累計額合計	721	648
非支配株主持分	-	2
純資産合計	22,777	22,697
負債純資産合計	69,449	64,171

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
売上高	80,357	86,296
売上原価	68,625	75,150
売上総利益	11,731	11,146
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	4,405	4,272
賞与引当金繰入額	268	317
退職給付費用	511	389
その他	4,994	5,108
販売費及び一般管理費合計	10,179	10,088
営業利益	1,551	1,058
営業外収益		
受取保険金	-	22
保険配当金	35	37
その他	14	21
営業外収益合計	50	81
営業外費用		
為替差損	952	174
その他	104	107
営業外費用合計	1,056	281
経常利益	544	858
特別利益		
関係会社出資金売却益	-	8
特別利益合計	-	8
特別損失		
固定資産除却損	2	4
投資有価証券売却損	-	9
その他	0	1
特別損失合計	3	15
税金等調整前四半期純利益	541	851
法人税等	169	299
四半期純利益	372	552
親会社株主に帰属する四半期純利益	372	552

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
四半期純利益	372	552
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5	△5
繰延ヘッジ損益	△157	62
為替換算調整勘定	242	0
退職給付に係る調整額	△87	△105
持分法適用会社に対する持分相当額	13	△26
その他の包括利益合計	16	△73
四半期包括利益	388	478
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	388	478
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	541	851
減価償却費	372	365
のれん償却額	77	77
賞与引当金の増減額(△は減少)	△114	△431
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	145	△139
支払利息	45	52
投資有価証券売却損益(△は益)	-	9
関係会社出資金売却損益(△は益)	-	△8
売上債権の増減額(△は増加)	△2,668	874
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,230	1,582
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,375	△1,413
未払金の増減額(△は減少)	706	△137
前受金の増減額(△は減少)	567	900
未収消費税等の増減額(△は増加)	△564	2,473
未収入金の増減額(△は増加)	367	234
前払費用の増減額(△は増加)	△374	△351
その他	386	△514
小計	△4,119	4,425
利息及び配当金の受取額	6	0
利息の支払額	△45	△54
法人税等の支払額	△311	△885
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,470	3,486
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△94	△59
無形固定資産の取得による支出	△133	△73
投資有価証券の売却による収入	-	43
関係会社出資金の売却による収入	-	20
その他	4	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223	△83
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	2,823	△6,079
長期借入れによる収入	3,480	3,000
長期借入金の返済による支出	-	△72
自己株式の取得による支出	△859	-
自己株式の処分による収入	-	69
配当金の支払額	△616	△598
その他	△1	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,825	△3,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	167	△274
現金及び現金同等物の期首残高	1,285	2,302
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	14	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,468	2,028

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	70,135	10,222	80,357	—	80,357
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	70,135	10,222	80,357	—	80,357
セグメント利益	413	131	544	—	544

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	73,782	12,514	86,296	—	86,296
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	73,782	12,514	86,296	—	86,296
セグメント利益	493	365	858	—	858

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	64,734	0.9
コンピュータシステム関連事業	8,836	18.4
合計	73,570	2.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	72,184	△0.3	12,907	△6.1
コンピュータシステム関連事業	13,508	10.7	7,974	1.1
合計	85,692	1.3	20,882	△3.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	73,782	5.2
コンピュータシステム関連事業	12,514	22.4
合計	86,296	7.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。